



1. Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych
2. Elewacyjna płyta ze styropianu gr.16cm 0,036 [W/(m*K)]
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski gruntujący pod tynk silikonowy
5. Wyprawa tynkarska z tynku silikonowego
6. Kółek do mocowania termoizolacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Mika
 44-310 Radlin ul.Rymera 16
 NIP 647-187-97-79



NAZWA RYSUNKU:

**DETAL SYSTEMU DOCIEPLENIA
 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. KOND. NADZIEMNYCH**

TEMAT: **PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
 BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
 SŁUŻB KOMUNALNYCH MIASTA**

PROJEKTANT:

PODPIS

INWESTOR: **MIASTO WODZISŁAW ŚL.**
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

OBIEKT: **Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.**
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 21

LOKALIZACJA: Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
 DZIAŁKA NR: 2208/201

SKALA

--

NR RYS

D-02

DATA OPRAC.

04/2017